

第 6 9 号議案

西保木間小学校全体保全計画にかかる校庭改修その他工事請負契約

上記の議案を提出する。

令和 6 年 6 月 1 9 日

提出者 足立区長 近 藤 弥 生

西保木間小学校全体保全計画にかかる校庭改修その他工事請負契約

西保木間小学校全体保全計画にかかる校庭改修その他工事实施のため、
下記の請負契約を締結する。

記

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | 契 約 の 目 的 | 西保木間小学校全体保全計画にかかる校庭改修その他工事 |
| 2 | 契 約 の 方 法 | 条件付一般競争入札 |
| 3 | 契 約 金 額 | 2 4 7 , 5 0 0 , 0 0 0 円 |
| 4 | 契約の相手方 | 東京都足立区鹿浜六丁目 3 6 番 1 7 号
太和工業株式会社
代表取締役 大山 誠司 |
| 5 | 工 期 | 契約締結の翌営業日から令和 6 年 1 1 月 1 5 日まで |

（提案理由）

足立区議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和 3 9 年足立区条例第 1 号）第 2 条の規定に基づき、この案を提出いたします。

なお、本件は、表記工事を行うものであるが、相当の経歴信用を有する者より選ぶ必要があるので、条件付一般競争入札により落札者と契約

を締結いたすものであります。